ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Панельный промышленный компьютер | Серия TMTP / TMTP-SE

Назначение: данный опросный лист предназначен для определения конфигурации встраиваемых промышленных компьютеров серии TMTP / TMTP-SE.
Инструкция: отметьте нужные параметры галочкой □ или впишите значение. Заполненный лист направьте менеджеру MechaTRONICS.

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЗАКАЗА

Заказчик / организация	
Объект / проект	
Контактное лицо, тел., e-mail	
Дата заполнения	
Количество единиц	

2. МОДЕЛЬ И ТИПОРАЗМЕР

Серия	TMTP (10,4" – 19") TMTP-SE (7" – 13,3")
Диагональ экрана	7" 8" 10,1" 10,4" 12,1" 13,3" 15" 15,6" 17" 19"
Архитектура процессора	x86 (Intel) ARM (Rockchip)

3. ПРОЦЕССОР

x86 (Intel) — выбрать вариант:

Intel Celeron J4105 / J4125 / J6412 / N2840
Intel Core i3 (пок. 3–13) пок.:
Intel Core i5 (пок. 3–13) пок.:
Intel Core i7 (пок. 4–13) пок.:

ARM (Rockchip) — выбрать вариант:

RK3288 RK3566 RK3568 RK3588

4. ПАМЯТЬ И НАКОПИТЕЛЬ

Оперативная память (ОЗУ)	4 Гб 8 Гб 16 Гб 32 Гб
SSD накопитель	128 Гб 256 Гб 512 Гб 1 Тб
HDD (дополнительно)	Нет 1 Тб 2 Тб

5. ПИТАНИЕ

Диапазон питания	9–36 В DC (Wide Range) 12 В DC (фиксированное) 24 В DC (фиксированное)
□ TMTP-SE (7", 8", 10,1", 13,3"): блок питания выносной (внешний адаптер). TMTP ≥12,1": встроен в корпус.	
AC-адаптер 220 В → 12 В DC в комплекте	Не нужен 1 шт. на устройство ЗИП (отдельно)

6. ДИСПЛЕЙ И СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

Тип сенсорного экрана	Ёмкостной (≥5 млн. нажатий) Резистивный (≥100 тыс. нажатий) [1]
[1] Резистивный доступен только для TMTP (≥10,4"). TMTP-SE — только ёмкостной.	
Уплотнитель IP65	EVO (по умолчанию, рекомендуется) Резиновое кольцо

7. ИНТЕРФЕЙСЫ И КОММУНИКАЦИИ

Параметр	Выбор	Примечание / уточнение
Количество портов Ethernet	1 порт 2 порта	
Портов RS-485□(доп. к 2×RS-232)	0 1 2 3 4 5	
GPIO	Нет Да	
WiFi / Bluetooth	Нет 2,4+5 ГГц WiFi+BT WiFi 6	
4G/LTE + SIM-слот	Нет 4G модуль 5G модуль [2]	
[2] 5G-модуль доступен только с процессором Intel 8-го поколения и выше.		
Динамик (Speaker)	Нет Да	

8. ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА	
ОС	Без ОС Windows 10 IoT Windows 10 Pro Windows 11 Pro Linux Android
Версия Linux / дистрибутив (если применимо)	
9. КАСТОМИЗАЦИЯ И БРЕНДИРОВАНИЕ	
Логотип на упаковке	Стандартный производителя Логотип заказчика (приложить файл)
Логотип на лицевой панели	Без логотипа Логотип заказчика (приложить файл)
Логотип в BIOS	Стандартный Логотип заказчика (PNG 1024×768, приложить)
Шильдик	Стандартный Кастомный дизайн (приложить макет)
Наименование для маркировки	
10. МОНТАЖ И АКСЕССУАРЫ	
Монтажное исполнение	Врезной в панель (стандарт) VESA-кронштейн Настольная подставка Консольный кронштейн
Тип кронштейна (если не врезной)	Нет Настольная стойка Консоль (Apple) К-мал. К-сред. К-бол. Штатив
11. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ	
12. ПОДПИСИ	
Заполнил (заказчик)	ФИО: Подпись: Дата:
Принял (MechaTRONICS)	ФИО: Подпись: Дата:

* Все технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Спецификация подтверждается менеджером MechaTRONICS.